

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

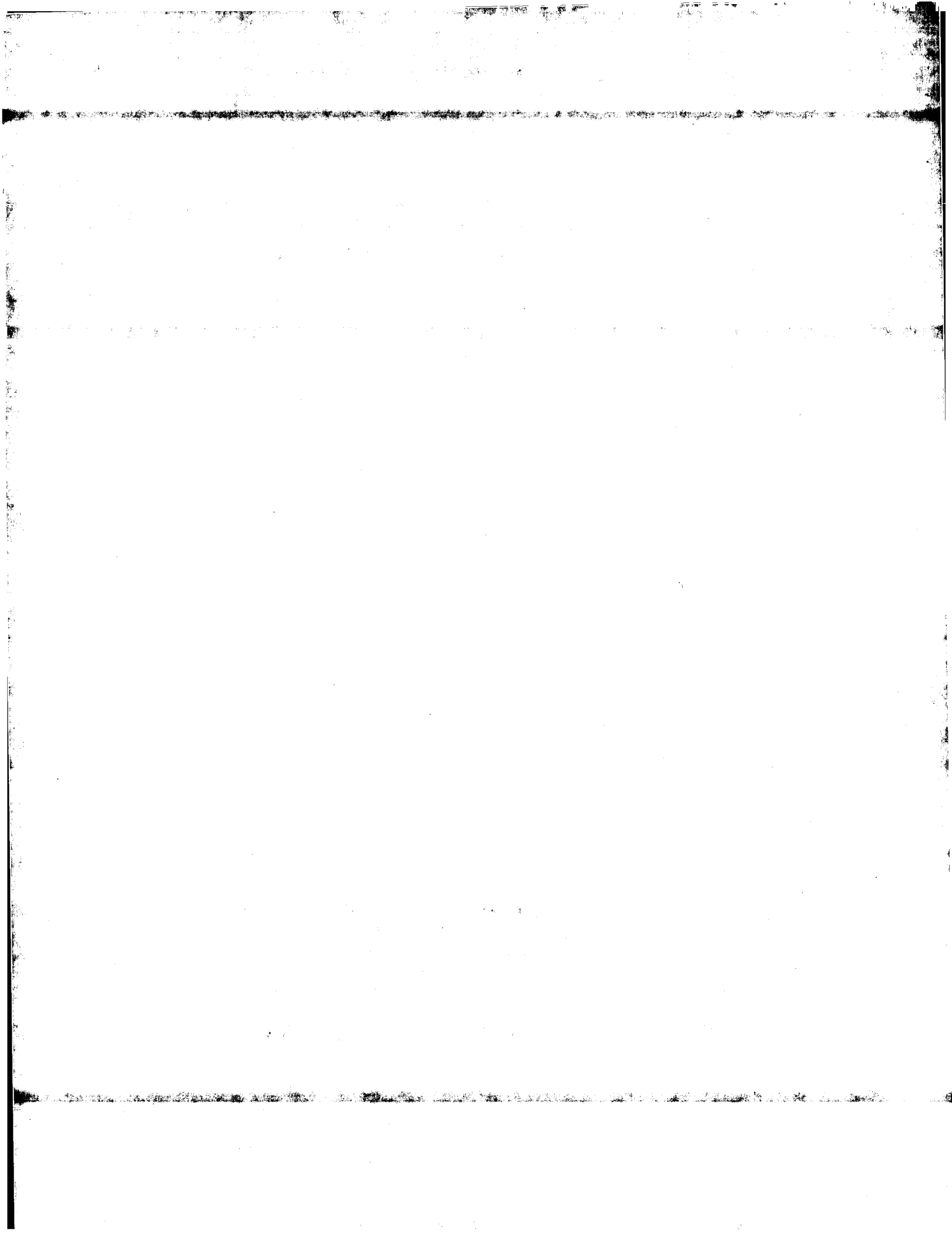
Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
Image Problem Mailbox.**



(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

**EP 1 033 389 A1**

(12)

**EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:  
06.09.2000 Patentblatt 2000/36

(51) Int. Cl.<sup>7</sup>: **C08L 83/04**, C08J 3/20,  
C08J 3/21, C08K 3/00

(21) Anmeldenummer: 00102290.4

(22) Anmeldetag: 17.02.2000

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU  
MC NL PT SE  
Benannte Erstreckungsstaaten:  
AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 03.03.1999 DE 19909338

(71) Anmelder: Wacker-Chemie GmbH  
81737 München (DE)

(72) Erfinder:  
• Achenbach, Frank, Dr.  
84359 Simbach (DE)

• Heisler, Manfred, Dr.  
84547 Emmerting (DE)  
• Fehn, Armin, Dr.  
84547 Emmerting (DE)  
• Wörner, Christof, Dr.  
84489 Burghausen (DE)

(74) Vertreter:  
Fritz, Helmut, Dr. et al  
Wacker-Chemie GmbH,  
Zentralabteilung Patente,  
Marken und Lizenzen,  
Hanns-Seidel-Platz 4  
81737 München (DE)

(54) **Verfahren zur kontinuierlichen Herstellung hochviskoser füllstoffhaltiger Siliconmassen**

(57) Gegenstand der Erfindung ist ein kontinuierliches Verfahren zur Herstellung füllstoffhaltiger Siliconmassen (P), bei dem eine Füllstoff (F1) enthaltende Siliconmasse (E) mit Füllstoff (F2) vermischt wird.

**EP 1 033 389 A1**

## Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein kontinuierliches Verfahren zur Herstellung hochviskoser füllstoffhaltiger Siliconmassen.

5 [0002] Die Herstellung füllstoffhaltiger Siliconmassen, d.h. die Herstellung flüssig-phasiger homogener Massen, welche sich im wesentlichen aus feinteiligen Feststoffen und Polyorganosiloxanen zusammensetzen, ist ein bedeutendes, in großem Umfang betriebenes Verfahren, um beispielsweise zu vernetzbaren Siliconelastomermassen, wie die dem Fachmann unter den Bezeichnungen HTV, LSR, RTV-2 und RTV-1 bekannten Massen, Siliconmasterbatches, Siliconpasten etc. zu gelangen.

10 [0003] Grundsätzlich lassen sich kontinuierliche und diskontinuierliche (batchweise arbeitende) Verfahren zur Herstellung füllstoffhaltiger Siliconmassen unterscheiden.

[0004] Diskontinuierlich arbeitende Verfahren sind dadurch charakterisiert, daß in einem ersten Schritt sämtliche Bestandteile der füllstoffhaltigen Siliconmasse einem Mischaggregat, z.B. Innenmischer, ggf. portionsweise zugeführt und miteinander vermischt werden. Die fertige Siliconmasse wird anschließend in einem zweiten Schritt dem Mischaggregat entnommen, bevor das Mischaggregat gegebenenfalls erneut mit den Einsatzstoffen beschickt wird.

15 [0005] Kontinuierliche Verfahren zeichnen sich dadurch aus, daß einem Mischaggregat, z.B. einem Pilgerschneckenknetzer, die Einsatzstoffe kontinuierlich im rezepturgemäßen Verhältnis zugeführt, vermischt und gegebenenfalls entgast werden und simultan eine kontinuierliche Entnahme der fertigen Siliconmasse aus dem Mischaggregat erfolgt, wodurch sich ein dynamisches Gleichgewicht zwischen eingetragenen Einsatzstoffen und ausgetragener Siliconmasse einstellt. Ein solches Verfahren zur kontinuierlichen Herstellung von HTV-Siliconmassen ist beispielsweise in EP-A-570387 beschrieben.

[0006] Kontinuierliche Verfahren zur Herstellung füllstoffhaltiger Siliconmassen stellen gegenüber den diskontinuierlichen Verfahren im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit (wesentlich höhere Raum-Zeit-Ausbeuten) und Produktqualität (geringere Schwankungen) einen enormen Fortschritt dar.

25 [0007] Bei der Herstellung von mit aktiv verstärkenden Füllstoffen hochgefüllten Siliconmassen besteht grundsätzlich die Schwierigkeit, relativ hohe Anteile eines feinteiligen Feststoffes in flüssig-phasiges Polyorganosiloxan zu dispergieren. Bedingt durch die hohe spezifische Oberfläche aktiv verstärkender Füllstoffe sowie die damit verbundene intensive Wechselwirkung zwischen Füllstoff und Polyorganosiloxan, kommt es leicht zur Phaseninversion (crumbling), worunter ein Zerfall der zuvor kompakten, flüssigen Polyorganosiloxanphase in eine fest-phasige, pulverige Masse zu verstehen ist. Die Weiterverarbeitung der pulverigen Masse zu einer kompakten, homogenen, flüssigphasigen Siliconmasse erfordert eine erneute Phasenumkehr (Kompaktierung), die schwierig zu bewerkstelligen ist und zahlreiche Nachteile zur Folge hat.

35 [0008] Um eine Kompaktierung der pulverförmigen Masse zu erzielen, muß das Mischaggregat so aufgebaut sein, daß die pulverförmige Masse aufgestaut und extrem verdichtet wird, um genügend Scherenergie einbringen zu können, um eine Kompaktierung zu erreichen. Apparativ kann dies durch den Einbau sogenannter Stauringe, welche den Querschnitt des (rohrförmigen) Mischaggregates vermindern, erfolgen. Der hohe erforderliche Preßdruck, welchem die pulverförmige Masse ausgesetzt werden muß, sowie die gleichzeitige Scherung sind mit einer sehr hohen trockenen Reibung zwischen den Teilchen der pulverigen Masse verbunden. Hierbei kommt es zur Mechanodestruktion der hochmolekularen Polyorganosiloxane, wodurch die Endeigenschaften der aus diesen Siliconmassen hergestellten Fertigprodukte nachteilig verändert werden. Insbesondere zeigt sich, daß vor allem hochgefüllte HTV-Siliconmassen, deren kontinuierliche Herstellung eine Phaseninversion beinhaltet, die Tendenz zur Verstrammung (crepe hardening) und zur Brüchigkeit bei der Lagerung weit stärker zeigen, als HTV-Siliconmassen gleicher Zusammensetzung, deren Herstellung diskontinuierlich und phaseninversionsfrei, z.B. in einem Knetzer, erfolgte.

45 [0009] Die intensive Scherung unter hohem Preßdruck führt auch zu erhöhtem Geräteverschleiß, wobei Metallabrieb die Siliconmassen verunreinigt.

[0010] Die Schwierigkeit einer Kompaktierung pulverförmiger Siliconmassen in kontinuierlich arbeitenden Mischaggregaten zeigt sich des weiteren in der Tatsache, daß selbst durch Zusammenpressen der Masse unter hohem Druck sowie gleichzeitiger Scherung die Masse u.U. nur unvollständig kompaktiert wird, so daß nach Wegfall des Preßdruckes bei weiterer Scherung wieder zusammenhangslose Siliconmasseteilchen gebildet werden. Häufig erfolgt die 50 Bildung einer stabilkompakten, flüssig-phasigen Siliconmasse daher erst nach mehrerer Kompaktierungsschritten. Dies bedeutet auch, daß ein wirkliches Kneten im Sinne eines laminaren und dispersiven Mischvorganges erst im hinteren Teil des Mischaggregates, kurz vor dem Austrag der Masse, erfolgt; das Arbeitsfenster des Verfahrens wird damit erheblich eingeengt, d.h., geringfügige Änderungen in den apparativen Gegebenheiten, Rohstoffen, Prozeßparametern (Durchsatz, Temperatur, Vakuum etc.) können gravierende Veränderungen in der Produktqualität zur Folge haben.

55 [0011] Diese Nachteile haften auch allen bekannten kontinuierlichen Verfahren zur Herstellung hochgefüllter, hochviskoser Siliconmassen wie HTV-Siliconmassen an.

[0012] Generell sind die mit der Phaseninversion verbundenen Probleme um so gravierender, je höher der zu erzielende Füllstoffgehalt der Siliconmasse, je höher die spezifische Oberfläche des Füllstoffes und je stärker die Füllstoff-

Polyorganosiloxan-Wechselwirkung ist.

[0013] EP-A-849.331 beschreibt ein Verfahren zur Herstellung hochgefüllter Siliconpolymer-Feststoff-Vormischungen, welches den Zerfall der Siliconmasse bei der Vermischung durch Zusatz von leichtflüchtigen, keine hydrolysierbaren Gruppen aufweisenden, niedermolekularen siliciumorganischen Verbindungen vermeidet, wobei nach der Einarbeitung des Feststoffes die niedermolekularen siliciumorganischen Verbindungen wieder entfernt werden. Für die kontinuierliche Herstellung hochgefüllter Siliconmassen ist dieses Verfahren wenig geeignet, da die niedermolekularen siliciumorganischen Verbindungen in sehr großer Menge dem Polyorganosiloxan beigemischt werden müssen, um Phaseninversion zu verhindern; zudem ist das nachträgliche Entfernen großer Mengen niedermolekularer siliciumorganischer Verbindungen aufwendig und sicherheitstechnisch kritisch.

[0014] Es bestand die Aufgabe, ein einfach durchführbares kontinuierliches Verfahren zur Herstellung lagerstabiler füllstoffhaltiger Siliconmassen bereitzustellen.

[0015] Gegenstand der Erfindung ist ein kontinuierliches Verfahren zur Herstellung füllstoffhaltiger Siliconmassen (P), bei dem eine Füllstoff (F1) enthaltende Siliconmasse (E) mit Füllstoff (F2) vermischt wird.

[0016] Das erfindungsgemäße Verfahren zeichnet sich dadurch aus, daß es die phaseninversionsfreie kontinuierliche Herstellung hochgefüllter Siliconmassen (P), wie hitzhärtbarer HTV-Silikonkautschukmassen, ermöglicht, indem im Unterschied zu den herkömmlichen Verfahren der Füllstoff nicht in das (füllstoff freie) Polyorganosiloxan zudosiert und eingemischt wird, sondern der Füllstoff zu einer bereits füllstoffhaltigen Siliconmasse (E) kontinuierlich zudosiert und in diese eingemischt wird.

[0017] Insbesondere weist das erfindungsgemäße Verfahren nachstehende Vorteile auf:

- Das Kompaktieren nach herkömmlichen Verfahren ist entweder zeitintensiv oder macht eine spezielle apparative Gestaltung des Mischaggregates erforderlich, z.B. um die Masse unter hohem Preßdruck wiederholt anstauen zu können. Das erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht ein schnelleres Kompaktieren und stellt geringere Anforderungen an die apparative Gestaltung des Mischaggregates.
- Während des Mischens tritt keine trockene Reibung auf, wodurch der Materialverschleiß am Mischaggregat vermindert wird.
- Das Einziehen und Einmischen des Füllstoffs (F2) erfolgt verglichen mit einer herkömmlichen Polyorganosiloxan-Vorlage wesentlich schneller.
- Die mit der trockenen Reibung herkömmlicher Verfahren verknüpfte Mechanodestruktion des Polyorganosiloxanes wird vermieden.
- Die nach dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellten Siliconmassen (P) zeichnen sich durch bessere Lagerstabilität aus, insbesondere werden Verstrammung und Brüchigkeit vermieden.
- Das erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht eine höhere Dispergiertüte des feinteiligen Füllstoffes (F2), da im Mischaggregat keine trockene Reibung, sondern die mit einem Knetvorgang verbundenen hohen Scherspannungen ein intensives laminares und dispersives Mischen bewirken.
- Die Länge rohrförmiger kontinuierlich arbeitender Mischaggregate kann wesentlich reduziert werden, da die jederzeit kompakte Siliconmasse über die gesamte Länge des Mischaggregates einem intensiven Knetprozeß unterworfen wird.
- Das erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht die Herstellung solcher Siliconmassen (P), die sich bisher nur diskontinuierlich im Kneten herstellen ließen und einer kontinuierlichen Herstellbarkeit entzogen, da mit dem erfindungsgemäßen Verfahren die im Kneten herrschenden Scherverhältnisse wesentlich besser nachgestellt werden können.
- Da bei dem erfindungsgemäßen Verfahren stets eine kompakte Phase vorhanden ist, deren Oberfläche infolge des Knetens ständig erneuert wird, sind wesentlich günstigere Voraussetzungen für das sorfältige Entfernen flüchtiger Bestandteile, insbesondere dem Entgasen unter Vakuum, gegeben.
- Aufgrund der besseren Vermischbarkeit des Polyorganosiloxanes bzw. des Füllstoffes (F2) mit der Siliconmasse (E) kann der Zusatz von Dispergierhilfsmitteln etc. auf ein Minimum reduziert werden.

[0018] Die Herstellung der bereits Füllstoff (F1) enthaltenden Siliconmasse (E) kann separat erfolgen. Weist die in diesem Fall als Einsatzstoff fungierende Siliconmasse (E) bereits die Zusammensetzung der herzustellenden Siliconmasse (P) auf, können die übrigen Einsatzstoffe, also Polyorganosiloxan und Füllstoff (F2), im rezepturgemäßen Verhältnis zudosiert werden.

[0019] Weicht hingegen die Zusammensetzung der als Einsatzstoff fungierenden Siliconmasse (E) von jener der gewünschten Siliconmasse (P) ab, kann dies durch eine entsprechende Zudosierung von Polyorganosiloxan und/oder Füllstoff (F2) berücksichtigt werden, so daß auch in diesem Fall eine Siliconmasse (P) vorgegebener Zusammensetzung herstellbar ist.

[0020] Beispielsweise kann das erfindungsgemäße Verfahren dazu dienen, lediglich den Füllstoffgehalt einer bereits füllstoffhaltigen Siliconmasse (E), die gegebenenfalls in einem anderen Mischaggregat hergestellt wurde, in

einem kontinuierlich arbeitenden Mischaggregat zu erhöhen; in diesem Fall würde die Notwendigkeit des Einmischens von Polyorganosiloxan selbstverständlich entfallen.

[0021] Das erfindungsgemäße Verfahren wird bevorzugt dadurch realisiert, indem eine Teilmenge der ausgetragenen Siliconmasse (P) als Siliconmasse (E) in den vorderen Teil des Mischaggregates zurückgeführt wird, so daß die übrigen Einsatzstoffe, die Polyorganosiloxan und Füllstoff (F2) umfassen, im rezepturgemäßen Verhältnis zudosiert und in diesen zurückgeführten Mengenstrom eingemischt werden können. Im Grunde stellt diese bevorzugte Ausführungsform des Verfahrens einen Kreisprozeß dar, wobei der vorzugsweise größere Teil der fertigen Siliconmasse (P) ausgetragen wird und der übrige, vorzugsweise kleinere Teil der fertigen Siliconmasse (P) dem kontinuierlichen Mischaggregat wieder als Siliconmasse (E) zugeführt wird, um die Phaseninversion zu unterbinden. Die Rückführung von Siliconmasse (P) kann beispielsweise in Form einer Flüssigkeit, als Endlosstrang, Riegel oder Granulat erfolgen.

[0022] Es ergeben sich durch die Rückführung insbesondere die Vorteile:

- Die Qualität der Siliconmasse (P) ist geringeren Schwankungen unterworfen, weil Fluktuationen, z.B. in der Füllstoffdosierung, ausgeglichen werden.
- Das erfindungsgemäße Verfahren bietet die Möglichkeit, durch Erhöhung des Verhältnisses von rückgeführter zu ausgetragener Siliconmasse (P) die effektive Verweilzeit beliebig zu verändern, insbesondere zu erhöhen, so daß auch Siliconmassen (P) hergestellt werden können, an die äußerst hohe Anforderungen hinsichtlich der Dispergiereigenschaften des Füllstoffes gestellt werden.
- Das erfindungsgemäße Verfahren garantiert die Herstellbarkeit ultimativ hochgefüllter Siliconmassen (P): Zum einen kann bei vollständiger Rückführung eine quasi stufenlose Erhöhung des Füllstoffgehaltes der Siliconmasse (P) vorgenommen werden. Zum anderen kann das Verhältnis von rückgeführter zu ausgetragener Siliconmasse (P) beliebig eingestellt werden, so bei vollständiger Rückführung der ausgetragenen Siliconmasse (P) eine batchartige Fahrweise möglich wird.

[0023] Die Reihenfolge der Zudosierung des Polyorganosiloxanes und Füllstoffes (F2) in die Siliconmasse (E) ist nicht festgelegt. In einer bevorzugten Ausführungsform wird zunächst das Polyorganosiloxan in die Siliconmasse (E) eingemischt und anschließend der Füllstoff (F2), da hierdurch der Gefahr des Zerfalls der kompakten Siliconmasse zu einem pulverförmigen Material besonders gut entgegengewirkt wird. Es kann auch vorteilhafter sein, zunächst den Füllstoff (F2) einzumischen, um eine besonders hochviskose Masse zu erhalten, was hinsichtlich der Dispergiereigenschaften der Füllstoffteilchen aufgrund der hohen auftretenden Scherspannungen vorteilhaft sein kann, und erst im Anschluß daran eine Rückverdünnung durch Zudosierung des Polyorganosiloxanes vorzunehmen. Polyorganosiloxan und Füllstoff (F2) sowie gegebenenfalls weitere Zusätze können auch quasi gleichzeitig zudosiert und eingemischt werden.

[0024] Bevorzugt ist es, nur soviel Siliconmasse (P) zurückzuführen, daß eine Phaseninversion zuverlässig vermieden wird und die Raum-Zeit-Ausbeute des kontinuierlich arbeitenden Mischaggregates nicht unnötig vermindert wird. Vorzugsweise werden von 100 Gew.-Teilen ausgetragener Siliconmasse (P) bei stationärem Betrieb 1 bis 99 Gew.-Teile als Siliconmasse (E) zurückgeführt, vorzugsweise 5 bis 50 Gew.-Teile, besonders bevorzugt 10 bis 30 Gew.-Teile.

[0025] Da sich der Mischvorgang je nach chemischer Zusammensetzung und insbesondere Viskosität des Polyorganosiloxans sowie der Art und Einsatzmenge des Füllstoffes sehr unterschiedlich gestaltet, wurden zahlreiche Verfahren und Mischwerkzeuge entwickelt, um ein optimales Vermischen zu gewährleisten.

[0026] Mischwerkzeuge, die zur Herstellung Füllstoff (F1) enthaltender Siliconmassen (E) eingesetzt werden können, sind beispielsweise Rührwerke, Sigmakneten, Stempelkneten, Innenmischer, Einschnellenextruder, Doppelschnellenextruder, oszillierende Pilgerschrittkneten, Dissolver, Mischturbinen, Preßmischer und Mischwalzwerke in vielfältigsten Ausführungen.

[0027] Bevorzugt wird das erfindungsgemäße Verfahren in einem kontinuierlich arbeitenden Mischaggregat, wie Pilgerschrittkneten, Ein- oder Doppelschnellenextruder, realisiert. Dort wird während des Mischvorganges die Gesamtmasse von der Dosiereinheit zunehmend entfernt.

[0028] Das Vermischen des Füllstoffes (F2) sowie gegebenenfalls weiterer Einsatzstoffe mit der Siliconmasse (E) erfolgt vorzugsweise bei einer Temperatur von -40°C bis +300°C. Sofern keine thermolabilen Einsatzstoffe eingemischt werden sollen, ist es bevorzugt, den Mischvorgang bei erhöhter Temperatur bei 50°C bis 250°C, insbesondere bei 150°C bis 230°C durchzuführen. Aufgrund der Friktionswärme, der Zudosierung der Einsatzstoffe sowie der apparativ bedingten Grenzen in der Temperierung des kontinuierlichen Mischaggregates bildet sich im allgemeinen ein Temperaturprofil entlang der Mischstrecke aus, welches durchaus auch höhere Temperaturunterschiede aufweisen kann.

[0029] Das Vermischen der Einsatzstoffe mit der Siliconmasse (E) kann bei Normaldruck, erhöhtem oder vermindertem Druck erfolgen. Bevorzugt ist das Anlegen eines Vakuums an das Mischaggregat, um flüchtige Bestandteile aus der Masse zu entfernen (Entgasen) und/oder die Zudosierung von Bestandteilen der Masse zu erleichtern. Bevorzugt sind Drücke von höchstens 950 mbar, besonders bevorzugt von 900 bis 1 mbar. Auch hinsichtlich des Druckes bildet sich innerhalb des Mischaggregates im allgemeinen ein Profil aus. Gegebenenfalls kann ein Inertgas (Stickstoff, Argon)

eingesetzt werden, um z.B. sicherheitstechnische Auflagen zu erfüllen. Des weiteren kann ein Gasstrom (Luft, Stickstoff, Argon etc.) gezielt zugeführt werden, um flüchtige Bestandteile besser entfernen zu können (Schleppgas).

[0030] Der Füllstoffgehalt der Siliconmasse (E) bei der Verfahrensvariante ohne Rückführung der Siliconmasse (P) liegt bei 5 bis 80 Gew.-%, vorzugsweise bei 10 bis 50 Gew.-%. Besonders bevorzugt werden Siliconmassen (E) mit einem Füllstoffgehalt von 20 bis 40 Gew.-% eingesetzt.

[0031] Der Füllstoffgehalt der Siliconmasse (E) bei der Verfahrensvariante mit Rückführung der Siliconmasse (P) liegt bei 5 bis 90 Gew.-%, vorzugsweise bei 10 bis 50 Gew.-%. Besonders bevorzugt werden Siliconmassen (E) mit einem Füllstoffgehalt von 20 bis 40 Gew.-% eingesetzt.

[0032] Als Füllstoffe (F1, F2), kommen sämtliche üblicherweise in Siliconmassen eingesetzte Füllstoffe in Frage, wobei auch Mischungen von verschiedenen Füllstoffen eingesetzt werden können und Füllstoffe (F1) und (F2) unterschiedlich sein können. Geeignete Füllstoffe (F1, F2) sind beispielsweise Kieselsäuren, Ruße, Metalloxide, -carbonate, -sulfate, -nitride, Diatomeenerde, Tone, Kreiden, Glimmer, Metallpulver, Aktivkohle, Pulver organischer Kunststoffe etc. Wichtig ist, daß die Viskosität der füllstoffhaltigen Siliconmasse aufgrund des Füllstoffgehaltes deutlich höher ist als die Viskosität des Polyorganosiloxanes, welches auf kontinuierliche Weise in diese füllstoffhaltige Siliconmasse einge-  
mischt werden soll. Bevorzugt sind verstärkende Füllstoffe, also Füllstoffe mit einer spezifischen Oberfläche nach BET von mindestens 50 m<sup>2</sup>/g, vorzugsweise 50-500 m<sup>2</sup>/g, wie pyrogen erzeugte Kieselsäure, unter Erhalt der Struktur entwässerte Kieselsäurehydrogele, also sog. Aerogele, andere Arten von gefälltem Siliciumdioxid sowie Ruße. Die besonders bevorzugten pyrogen erzeugten Kieselsäuren, gefällten Kieselsäuren und Ruße können gegebenenfalls einer Oberflächenbehandlung unterworfen worden sein, um z.B. deren Dispergierbarkeit zu verbessern.

[0033] Enthalten sein können insbesondere auch die in reiner Form bei Raumtemperatur festen Siliconharze vom Typ der M<sub>w</sub>D<sub>x</sub>T<sub>y</sub>Q<sub>z</sub>-Siliconharze.

[0034] Bei den der Siliconmasse (E) zugrunde liegenden und im erfindungsgemäßen Verfahren eingemischten Polyorganosiloxanen kann es sich um eines oder um eine Mischung unterschiedlicher Polyorganosiloxane handeln. Im Grunde können sämtliche, dem Fachmann bei der Herstellung von HTV-, LSR-, RTV-1 und RTV-2-Massen wohl bekannten, hinlänglich beschriebenen Polyorganosiloxane eingesetzt werden. Hierzu zählen lineare, verzweigte, cyclische oder harzartige Polyorganosiloxane, die gegebenenfalls, meist zum Zwecke der Vernetzbarkeit funktionelle Gruppen enthalten können. Vorzugsweise werden lineare Polyorganosiloxane eingesetzt, wie Polydimethylsiloxane mit einem Polymerisationsgrad von 50 bis 9.000. Bevorzugte Organoreste der Polyorganosiloxane sind Methyl, Phenyl und Trifluorpropyl, besonders bevorzugt ist der Methyl-Rest. Die in den Polyorganosiloxanen bevorzugt befindlichen funktionellen Gruppen sind -SiOH, -SiOR, Si-Vinyl und -SiH, besonders bevorzugt ist die Vinyl-Gruppe. Besonders bevorzugte Polyorganosiloxane sind die üblicherweise zur Herstellung von hitzhärtenden HTV-Siliconmassen eingesetzten Polyorganosiloxane mit einem Brabenderwert zwischen 200 und 900 daNm bei 25°C gemessen, insbesondere zwischen 400 und 700 daNm. Die Zusammensetzung der Polyorganosiloxane entspricht vorzugsweise der durchschnittlichen allgemeinen Formel (1)



in der die Reste

**R<sup>1</sup>** gleiche oder verschiedene einwertige Si-gebundene Reste darstellen, ausgewählt aus -H -OH, -OR, wobei R einen C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>-Kohlenwasserstoffrest bezeichnet, sowie gegebenenfalls halogen- oder cyanosubstituierte, gegebenenfalls über eine zweiwertige organische Gruppe an Silicium gebundene C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>-Kohlenwasserstoffreste, die mindestens eine aliphatische Kohlenstoff-Kohlenstoff Mehrfachbindung enthalten,

**R<sup>2</sup>** gleiche oder verschiedene einwertige Si-gebundene, gegebenenfalls halogen- oder cyanosubstituierte C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>-Kohlenwasserstoffreste sind, die keine aliphatischen Kohlenstoff-Kohlenstoff Mehrfachbindungen enthalten.

**a** eine nicht negative Zahl von 0 bis 1 ist, und

**b** eine nicht negative Zahl von 1 bis 2.1 ist.

[0035] R<sup>1</sup> ist vorzugsweise eine Alkenylgruppe, die einer Reaktion mit einem SiH-funktionellen Vernetzungsmittel oder mit einem Peroxid zugänglich ist. Üblicherweise werden Alkenylgruppen mit 2 bis 6 Kohlenstoffatomen, wie Vinyl, Allyl, Methallyl, 1-Propenyl, 5-Hexenyl, Ethinyl, Butadienyl, Hexadienyl, Cyclopentenyl, Cyclopentadienyl, Cyclohexenyl, vorzugsweise Vinyl und Allyl, verwendet.

[0036] Organische zweiwertige Gruppen, über die die Alkenylgruppen an Silicium der Polymerkette gebunden sein können, bestehen beispielsweise aus Oxyalkyleneinheiten, wie solche der allgemeinen Formel (2)



in der

- p die Werte 0 oder 1, insbesondere 0,  
 q Werte von 1 bis 4, insbesondere 1 oder 2 und  
 r Werte von 1 bis 20, insbesondere von 1 bis 5 bedeuten.

5 Die Oxyalkyleneinheiten der allgemeinen Formel (2) sind links an ein Siliciumatom gebunden.

[0037] Die Reste  $R^1$  können in jeder Position der Polymerkette, insbesondere an den endständigen Siliciumatomen, gebunden sein.

[0038]  $R^2$  weist vorzugsweise 1 bis 6 Kohlenstoffatome auf. Insbesondere bevorzugt sind Methyl und Phenyl.

10 [0039] Die Struktur der Polyorganosiloxane der allgemeinen Formel (1) kann linear, cyclisch oder auch verzweigt sein. Der Gehalt an zu verzweigten Polyorganosiloxanen führenden tri- und/oder tetrafunktionellen Einheiten, ist typischerweise sehr gering, nämlich vorzugsweise höchstens 20 Mol-%, insbesondere höchstens 0,1 Mol-%.

[0040] Besonders bevorzugt ist die Verwendung Vinylgruppen enthaltender Polydimethylsiloxane, deren Moleküle der allgemeinen Formel (3)



entsprechen, wobei die nichtnegativen ganzen Zahlen c, d, e und f folgende Relationen erfüllen:  $c+d \geq 1$ ,  $c+f = 2$ ,  $1000 < (d+e) < 9000$ , vorzugsweise  $3000 < (d+e) < 7000$ , und  $0 < (d+1)/(d+e) < 1$ , vorzugsweise  $0 < (d+1)/(d+e) < 0.1$ .

20 [0041] Die Siliconmassen (E) und (P) können weitere Zusätze enthalten, die der Einstellung spezieller Eigenschaften dienen, insbesondere Verarbeitungshilfsmittel, wie Weichmacher, beispielsweise silanolhaltige Oligosiloxane, trimethylsilylendblockierte Dimethyl(oligo- oder poly)siloxane; Tenside; Dispergierhilfsmittel; Hydrophobiermittel, beispielsweise Silazane, silanolhaltige Oligosiloxane; Destrukturierungsagenzien, Weichwalzmittel sowie Farb- und Pigmentzusätze, Inhibitoren, Beschleuniger, Katalysatoren, beispielsweise Pt-haltige Hydrosilylierungskatalysatoren; Vernetzer, beispielsweise SiH-haltige Siloxane, Peroxide; Haftvermittler, Hitzestabilisatoren, Antioxidantien etc. Besonders bevorzugte Zusätze sind die der Einarbeitung hydrophiler Füllstoffe (F2), wie hydrophiler pyrogener oder gefällter Kieselsäure, dienenden Hydrophobiermittel, wie silanolhaltige Oligosiloxane und Organodisilazane, sowie trimethylsilyl-endständige Oligodimethylsiloxane.

25 [0042] Die Zudosierung und Einmischung der Einsatzstoffe, nämlich der Füllstoffe (F2), Polyorganosiloxane und Zusätze in die Siliconmasse (E) kann in beliebiger Reihenfolge der Einsatzstoffe geschehen; auch kann die Zudosierung z.B. des/der Füllstoffe(s) an einer oder mehreren Stelle(n) des Mischaggregates erfolgen. Vorzugsweise erfolgt die Zudosierung der Polyorganosiloxane an einer Stelle.

30 [0043] Bei den nach dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellten Siliconmassen (P) handelt es sich bevorzugt um höherviskose Siliconmassen mit einer bei 25°C gemessenen Viskosität von mindestens 500 Pa.s. Das erfindungsgemäße Verfahren eignet sich besonders zur Herstellung höherviskoser Siliconmassen (P) mit einer bei 25°C gemessenen Bräbenderplastizität von 100 bis 1.000 daN.m, sowie höchstviskose Massen mit einer nach Mooney bestimmten Viskosität von 10 bis 200 Mooney-Einheiten (Mooney-Endwert, ML(1+4), 23°C, DIN 53523).

35 [0044] Das erfindungsgemäße Verfahren eignet sich besonders zur Herstellung hochgefüllter, hochviskoser Siliconmassen, wie der hitzehärtbaren HTV-Massen, hochviskosen Siliconpasten und hochgefüllten Siliconmasterbatchen. Bei den hitzehärtbaren HTV-Massen kann es sich auch um Basismischungen handeln, die der Herstellung von vernetzungsfähigen HTV-Fertigmassen dienen. Die hergestellten HTV-Massen können z.B. von der Art der peroxidisch-vernetzenden, durch Pt-katalysierte Additionsreaktion vernetzenden oder durch Kondensationsreaktion oder energiereiche Strahlung vernetzenden HTV-Massen sein.

[0045] In den nachfolgenden Beispielen sind, falls jeweils nicht anders angegeben,

- 45 a) alle Drücke 0,10 MPa (abs.);  
 b) alle Temperaturen 20° C.

#### Beispiele:

#### 50 Beschreibung der Versuchsanlage anhand Fig. 1

[0046] Für die Versuche wurde ein Knetter der Firma  Buss Compounding Systems AG vom Typ LR 100/19D eingesetzt.

55 [0047] In den ersten 3D des Kneters (1) wird Polymer (2) und Weichmacher (3) dosiert. Geeignet zur Polymerdosierung sind Zahnradpumpen oder Dosierschnecken, allgemein Förderorgane, die saugseitig das schwer fließfähige Polymer gut aufzunehmen vermögen und zudem in der Lage sind, die zur Produktförderung erforderlichen höheren Drücke aufzubauen. Im konkreten Fall wurde eine heizbare Zahnradpumpe (4) verwendet und die gravimetrische Dosierung mit Hilfe einer Differentialdosierwaage (5) vorgenommen. Zur Weichmacherdosierung wird ebenfalls eine



Zahnradpumpe (6) eingesetzt, kombiniert mit einem Massedurchflußmesser. Die Dosierung flüssiger niedrigviskoser Komponenten ist unkritisch und kann auch mit Hilfe anderer Pumpentypen erfolgen, gekoppelt mit einer Detektion des Volumen- oder Massestromes.

[0048] Der Knetter (1) gliedert sich in 5 Zonen, die Schüsse (7), (8), (9), (10) und (11), (3D/4D/4D/4D/4D), die jeweils durch Stauringe (12), (13), (14) und (15) voneinander getrennt sind. Im 2. Schuß (8) wird hochdisperse Kieselsäure (HDK) (16) ebenfalls mit Hilfe einer Differentialdosierwaage (17) über eine Einlaufschnecke (ELS) (18) dem Knetter (1) zugeführt. Prinzipiell sind auch andere Dosiersysteme, z.B. Sidefeeder, einsetzbar. Verwiesen wird zudem auf die Möglichkeit der gravimetrischen Dosierung mit Hilfe von Membranpumpen.

[0049] Der 3. bis 5. Schuß, (9), (10) und (11), dienen als Knet- und Entgasungszone. Angelegt wird ein Vakuum, erzeugt mit Hilfe einer Wasserringpumpe (19). Geeignet sind ferner Drehkolbenpumpen oder Strahlpumpen.

[0050] Der Produktaustrag aus dem Knetter erfolgt über eine nachgeschaltete kurze Austragsschnecke (20) oder Zahnradpumpe. Druckseitig ist eine Breitschlitzdüse (21) vorgeschaltet, die über einen eingeschweißten Steg geteilt wird, so daß der Produktaustrag (22) in Form von zwei Bändern im Massenverhältnis von etwa 1 : 3 erfolgt. Prinzipiell kann eine Teilung des Massenstromes auch mit Hilfe geeigneter Extruderwerkzeuge oder mit Drosselvorrichtungen in einer dem Extruder nachgeschalteten Verzweigung erfolgen. Die Rückführung der einzuspeisenden Siliconkautschukmasse (23) in den 1. Schuß (7) des Kneters erfolgt mit Hilfe eines Förderbandes (24). Vorteilhaft könnte zum Wiedereindosieren der rückgeführten Siliconkautschukmasse ein Ein- oder Zweiwellenextruder oder eine Zahnradpumpe eingesetzt werden. Der Knetter ist mit drei Temperaturmeßstellen (25), (26) und (27) ausgestattet.

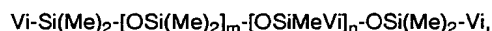
## 20 Verwendete Rezeptur

[0051] Den das erfindungsgemäße Verfahren demonstrierenden Beispielen sowie Vergleichsbeispielen wurde eine Siliconkautschukmasse folgender Zusammensetzung zugrunde gelegt:

## 25 HTV-Festpolymer:

[0052] 100 Gew.-Teile eines HTV-Festpolymeres, welches bei einer Temperatur von 25°C und einer Scherrate von 0.81 1/sec eine Viskosität von ca. 20.000 Pa.s aufweist und gemäß des <sup>1</sup>H-NMR-Spektrums folgende zahlenmittlere Zusammensetzung besitzt:

30



wobei Me den Methylrest und Vi den Vinylrest bezeichnen, n+m ca. 6.000 ist und m/n ca. 3.000 beträgt.

## 35 Weichmacher:

[0053] 16,7 Gew.-Teile eines Weichmachers, welcher gemäß des <sup>29</sup>Si-NMR-Spektrums folgende zahlenmittlere Zusammensetzung besitzt:

40



wobei m ca. 14 ist und die bei einer Temperatur von 25°C gemessene Viskosität 41 mm<sup>2</sup>/s beträgt.

## Kieselsäure:

45

[0054] 50 Gew.-Tl. einer unter der Bezeichnung Wacker HDK<sup>®</sup> T30 erhältliche pyrogen erzeugte Kieselsäure mit einer nach BET gemessenen spezifischen Oberfläche von 300 m<sup>2</sup>/g.

## Beispiel 1 (Mitdosierung einer fertigen Siliconkautschukmasse mit Rückführung)

50

[0055] Gemäß Fig.1 wurden dem Knetter 30 kg/h des Festpolymers und 5 kg/h des Weichmachers im Schuß (7) zugeführt. Im Schuß (8) erfolgte die Dosierung von 15 kg/h HDK. Die Temperatur der Siliconkautschukmasse bei einer Wellendrehzahl von 180 U/min wurde durch Temperierung der Welle und der einzelnen Schüsse des Zylinders so gestaltet, daß an den Temperaturmeßstellen (25), (26) und (27) ca. 150°C/200°C/180°C gemessen wurden. Der Produktstrom nach der Austragsschnecke wurde über eine mit einem Steg versehene Breitschlitzdüse (21) geteilt, wobei 50 kg/h als nicht gestrainerte Siliconkautschukmasse (22) ausgeschleust wurden (= Probe 1) und die übrigen 16 kg/h (23) retour über das Förderband (24) in den Schuß (7) des Kneters geführt wurden.

55

**Beispiel 2 (Mitdosierung einer fertigen Siliconkautschukmasse ohne Rückführung)**

[0056] In den Schuß 1 des Kneters wurden ca. 16 kg/h - quasi kontinuierlich - einer bereits fertigen, der vorstehend beschriebenen Rezeptur entsprechenden Siliconkautschukmasse in Form von Kautschukbändern dosiert. Polymer- und Weichmacherdosierung erfolgten wie unter Beispiel 1 angegeben.

[0057] Der Massenstrom der ausgetragenen Siliconkautschukmasse stellte sich zu 66 kg/h ein (= Probe 2). Durch zusätzliches Heizen der Zone 1 (Z) kann ein dem vorhergehendem Versuch vergleichbares Temperaturprofil eingestellt werden.

**Beispiel 3 (nicht erfindungsgemäß; es erfolgt weder eine Rückführung noch eine sonstige zusätzliche Dosierung von Siliconkautschukmasse in Schuß 1)**

[0058] Der Knetter wurde mit den rezepturkonformen Mengen an Einsatzstoffen (HTV-Festpolymer, Weichmacher, Kieselsäure) beschickt, so daß ein Durchsatz von 50 kg/h resultiert (= Probe 3). Die Einstellung eines den erfindungsgemäßen Beispielen 1 und 2 vergleichbaren Temperaturprofils erfolgte über eine entsprechende Mantel- und Wellen-temperierung.

**Beispiel 4 (nicht erfindungsgemäß; es erfolgt weder eine Rückführung noch eine sonstige zusätzliche Dosierung von Siliconkautschukmasse in Schuß 1)**

[0059] Um einen den erfindungsgemäßen Beispielen 1 und 2 vergleichbaren Füllgrad des Kneters zu simulieren, wurden die Stauringe (13), (14) und (15) verengt. Als maximal möglicher Durchsatz konnten ca. 45 kg/h Siliconkautschukmasse produziert werden. Auch bei diesem Versuch wurden die Produkttemperaturen über die Temperierung vergleichbar gestaltet (= Probe 4).

**Beispiel 5 (nicht erfindungsgemäß; es erfolgt weder eine Rückführung noch eine sonstige zusätzliche Dosierung von Siliconkautschukmasse in Schuß 1)**

[0060] Es wurde unter den in Beispiel 3 angegebenen Bedingungen versucht, den Durchsatz auf 66 kg/h zu steigern. Dies scheiterte, weil bereits bei einem geringfügig oberhalb 50 kg/h liegenden Durchsatz die Kieselsäure von der Festpolymer/Weichmacher-Mischung nicht mehr aufgenommen wurde (keine Probe).

Tabelle 1

Visuelle Beurteilung der Siliconkautschukmasse im aufgeklappten Knetter nach einem Notstopp					
Probe	Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4	Zone 5
1	weiche Kautschukmasse	knollenförmige, weitgehend zusammenhängende Kautschukmasse	transparente, plastische, kompakte Siliconkautschukmasse		
2	weiche Kautschukmasse	knollenförmige, weitgehend zusammenhängende Kautschukmasse	transparente, plastische, kompakte Siliconkautschukmasse		
3	Polymer- Weichmacher- Gemisch	trockene, pulverförmige Mischung	milchige, relativ bröselige Kautschukmasse	nahezu transparente Kautschukmasse	transparente, plastische Kautschukmasse
4	Polymer- Weichmacher- Gemisch	trockene, pulverförmige Mischung	milchige, relativ bröselige Kautschukmasse	transparente, plastische, kompakte Siliconkautschukmasse	

[0061] Die Knetterfüllgrade in den Zonen 3 und 4 der Proben 1 und 2 entsprechen der Probe 4; im Fall der Probe 3 wird ein geringerer Füllgrad festgestellt.

## Prüfung der hergestellten Siliconkautschukmassen

[0062] In allen Versuchen wurden die hergestellten Proben der Siliconkautschukmassen durch Lagern auf Raumtemperatur abgekühlt und in PE-Folien eingeschlagen. Bestimmt wurde in Abhängigkeit von der Lagerdauer die Viskosität der Siliconkautschuk-Probe, gemessen in Mooney-Einheiten. Zudem wurde das Verhalten eines Kautschukmasse-Probekörpers auf dem Walzwerk qualitativ beurteilt.

Tabelle 2

Abhängigkeit der Mooney-Viskosität der Proben von der Lagerzeit												
Lagerdauer bei RT	Probe 1			Probe 2			Probe 3			Probe 4		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
1 Tag	67	57	10	70	59	11	68	60	08	65	55	10
1 Woche	70	57	13	73	59	14	80	60	20	76	55	21
2 Wochen	72	57	15	74	59	15	83	59	24	78	54	24
1 Monat	73	57	16	74	59	15	87	57	30	83	53	30
2 Monate	73	57	16	76	59	17	91	56	37	88	52	36
3 Monate	74	57	17	77	59	18	nicht meßbar; Proben bröseln					
6 Monate	75	56	19	78	58	20	nicht meßbar; Proben bröseln					

[0063] Die in Tabelle 2 angegebenen Mooney-Werte (ML1+4) bedeuten: A = Mooney-Anfangswert, B = Mooney-Endwert und C = Differenz zwischen Anfangswert und Endwert (DIN 53523).

### Verhalten auf der Walze

#### Proben 1 und 2:

[0064] Gutes Einzugsverhalten auch nach einer Lagerdauer von 6 Monaten; relativ trockener Griff; kein Kleben auf der Walze.

#### Proben 3 und 4:

[0065] Gutes Einzugsverhalten bis zu einer Lagerdauer von ca. 2 Monaten. Nach längerer Lagerung zerbröseln die Proben im Walzenspalt. Der plastische Kautschuk verhält sich etwas klebrig auf dem Walzwerk. Das Verarbeitungsverhalten der Probe 4 ist etwas günstiger als jenes der Probe 3.

### Ergebnis:

[0066] Die nach dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellten Proben 1 und 2 weisen eine deutlich bessere Lagerstabilität auf; sie zeichnen sich aus durch einen trockenen Griff und besseres Walzverhalten.

### Patentansprüche

1. Kontinuierliches Verfahren zur Herstellung füllstoffhaltiger Siliconmassen (P), bei dem eine Füllstoff (F1) enthaltende Siliconmasse (E) mit Füllstoff (F2) vermischt wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem eine Teilmenge der Siliconmasse (P) als Siliconmasse (E) zurückgeführt wird.
3. Verfahren nach Anspruch 1 und 2, bei dem zunächst Polyorganosiloxan und anschließend der Füllstoff (F2) in die Siliconmasse (E) eingemischt wird.
4. Verfahren nach Anspruch 1 bis 3, bei dem der Mischvorgang bei 50°C bis 250°C erfolgt.

**EP 1 033 389 A1**

5. Verfahren nach Anspruch 1 bis 4, bei dem die Siliconmassen (P) eine bei 25°C gemessene Viskosität von mindestens 500 Pa.s. aufweisen.

5 6. Verfahren nach Anspruch 1 bis 5, bei dem die Siliconmassen (P) hitzehärtbare HTV-Fertigmassen oder Basismischungen, die der Herstellung von vernetzungsfähigen HTV-Fertigmassen dienen, sind.

10

15

20

25

30

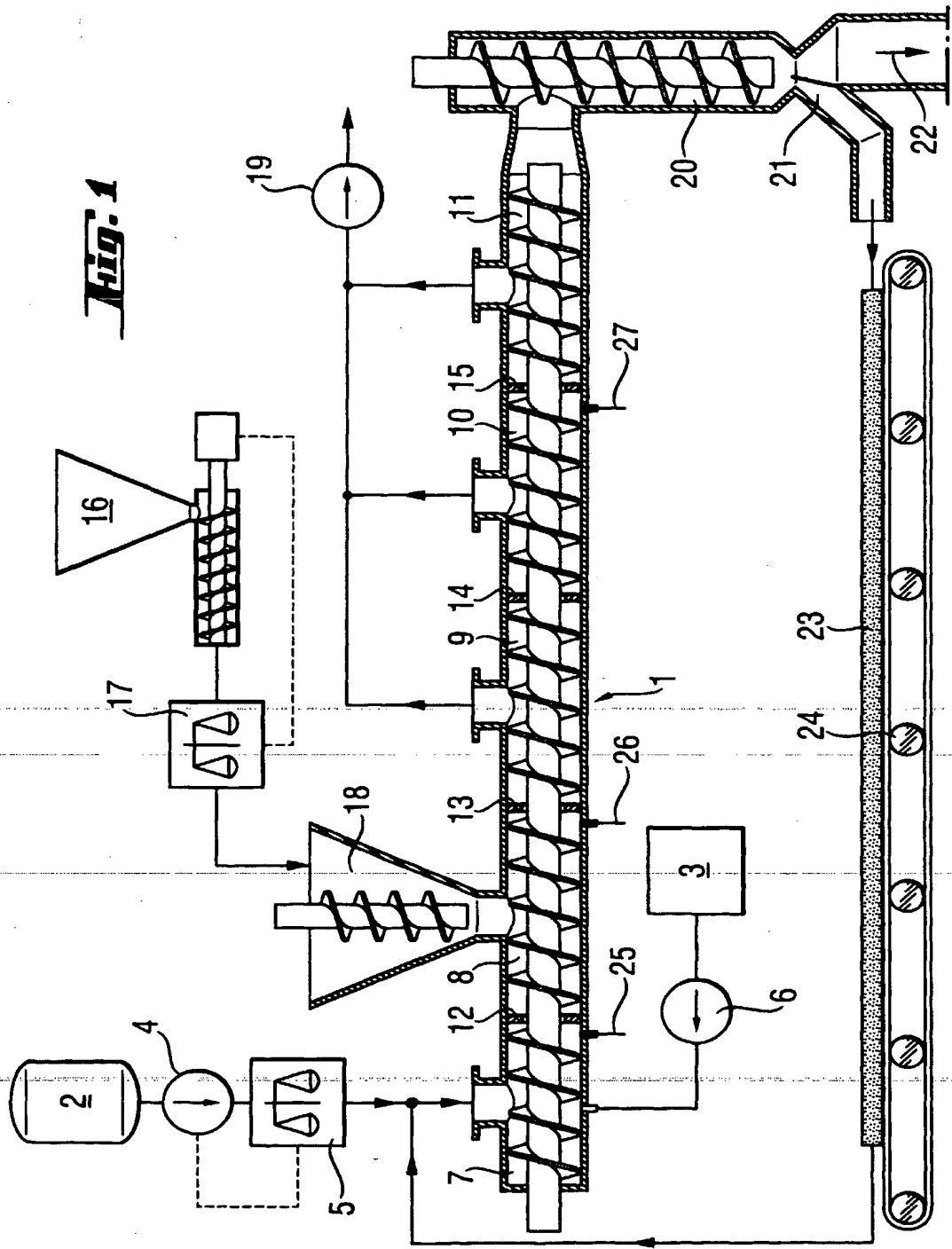
35

40

45

50

55





Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung  
EP 00 10 2290

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
X,P	EP 0 909 777 A (DOW CORNING TORAY SILICONE) 21. April 1999 (1999-04-21) * Zusammenfassung * * Absätze '0012!-'0030!; Ansprüche 1,5,8; Beispiele 1,3 *	1,4-6	C08L83/04 C08J3/20 C08J3/21 C08K3/00
X	EP 0 258 159 A (RHONE POULENC CHIMIE) 2. März 1988 (1988-03-02) * Zusammenfassung * * Spalte 6, Zeile 4-12; Ansprüche *	1,4-6	
A,D	WO 92 13694 A (WACKER CHEMIE GMBH) 20. August 1992 (1992-08-20) * Zusammenfassung; Abbildungen * * Seite 3, letzter Absatz - Seite 4, letzter Absatz * * Seite 7, Absatz 2 - Seite 11, Absatz 2 *	1-6	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7)
			C08L C08J C08K
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort <b>MÜNCHEN</b>		Abschlußdatum der Recherche <b>6. April 2000</b>	Prüfer <b>Hutton, D</b>
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument § : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1503 03/02 (P4003)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT  
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 00 10 2290

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentedokumente angegeben.  
 Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Daten des Europäischen Patentamts am  
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

06-04-2000

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 0909777 A	21-04-1999	JP 11116693 A	27-04-1999
		US 6013701 A	11-01-2000
EP 0258159 A	02-03-1988	FR 2602710 A	19-02-1988
		BR 8704547 A	26-04-1988
WO 9213694 A	20-08-1992	DE 4103602 A	13-08-1992
		AT 115903 T	15-01-1995
		CS 9200034 A	12-08-1992
		DE 59201026 D	02-02-1995
		EP 0570387 A	24-11-1993
		ES 2065774 T	16-02-1995
		JP 2531912 B	04-09-1996
		JP 6503048 T	07-04-1994
		KR 9700921 B	21-01-1997
		RU 2091222 C	27-09-1997

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**